

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / electrical properties

Kollektor Emitter Sperrspannung collector emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
Kollektor Dauergleichstrom DC collector current	$T_c = 80^{\circ}\text{C}$ $T_c = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{C, nom}$ I_C	200 295	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ms}, T_c = 80^{\circ}\text{C}$	I_{CRM}	400	A
Gesamt Verlustleistung total power dissipation	$T_c = 25^{\circ}\text{C}; \text{Transistor}$	P_{tot}	1040	W
Gate Emitter Spitzenspannung gate emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	200	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_p = 1\text{ms}$	I_{FRM}	400	A
Grenzlastintegral I^2t value	$V_R = 0\text{V}, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	7,8	kA^2s
Isolations Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{Hz}, t = 1\text{min.}$	V_{ISOL}	2,5	kV

Charakteristische Werte / characteristic values

Transistor Wechselrichter / transistor inverter

			min.	typ.	max.	
Kollektor Emitter Sättigungsspannung collector emitter saturation voltage	$I_C = 200\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_C = 200\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	V_{CESat}	-	1,7 2,0	2,15 -	V V
Gate Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 8\text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{GE(th)}$	5,0	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$	Q_G	-	1,9	-	μC
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{ies}	-	14	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{res}	-	0,5	-	nF
Kollektor Emitter Reststrom collector emitter cut off current	$V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 600\text{V}$	I_{CES}	-	-	5	mA
Gate Emitter Reststrom gate emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = 20\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: MOD-D2; Mark Münzer

date of publication: 2002-10-07

approved: SM TM; Wilhelm Rusche

revision: 3.0



Charakteristische Werte / characteristic values

Transistor Wechselrichter / transistor inverter

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (induktive Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 200A, V_{CC} = 600V$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,6\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$	$t_{d,on}$	-	0,25	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,6\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,30	-	μs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 200A, V_{CC} = 600V$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,6\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$	t_r	-	0,09	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,6\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,10	-	μs
Abschaltverzögerungszeit (induktive Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 200A, V_{CC} = 600V$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,6\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$	$t_{d,off}$	-	0,55	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,6\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,65	-	μs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 200A, V_{CC} = 600V$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,6\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$	t_f	-	0,13	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,6\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,18	-	μs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn on energy loss per pulse	$I_C = 200A, V_{CC} = 600V, L_\sigma = 80nH$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,6\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$	E_{on}	-	15	-	mJ
Ausschaltverlustenergie pro Puls turn off energy loss per pulse	$I_C = 200A, V_{CC} = 600V, L_\sigma = 80nH$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,6\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$	E_{off}	-	35	-	mJ
Kurzschlussverhalten SC data	$t_p \leq 10\mu s, V_{GE} \leq 15V, T_{vj} \leq 125^\circ C$ $V_{CC} = 900V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma CE} \cdot di/dt$	I_{SC}	-	800	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	20	-	nH
Leitungswiderstand, Anschluss-Chip lead resistance, terminal-chip	$T_c = 25^\circ C$	$R_{CC/EE}$	-	0,7	-	m Ω

Charakteristische Werte / characteristic values

Inversdiode / free wheel diode

Durchlassspannung forward voltage	$I_F = 200A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$	V_F	-	1,65	2,15	V
	$I_F = 200A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	1,65	-	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 200A, -di_F/dt = 2000A/\mu s$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$	I_{RM}	-	150	-	A
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	190	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 200A, -di_F/dt = 2000A/\mu s$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$	Q_r	-	20	-	μC
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	36	-	μC
Ausschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 200A, -di_F/dt = 2000A/\mu s$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$	E_{rec}	-	9	-	mJ
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	17	-	mJ



Charakteristische Werte / characteristic values

Chopperdiode / chopper diode

Durchlassspannung forward voltage	$I_F = 300A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$	V_F	-	1,65	2,15	V
	$I_F = 300A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	1,65	-	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 300A, -di_F/dt = 3000A/\mu s$	I_{RM}	-	210	-	A
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	270	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 300A, -di_F/dt = 3000A/\mu s$	Q_r	-	30	-	μC
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	56	-	μC
Ausschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 300A, -di_F/dt = 3000A/\mu s$	E_{rec}	-	14	-	mJ
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	26	-	mJ

Thermische Eigenschaften / thermal properties

Innerer Wärmewiderstand; DC thermal resistance, junction to case; DC	Transistor Wechselr. / transistor inverter	R_{thJC}	-	-	0,12	K/W
	Inversdiode / free wheel diode		-	-	0,20	K/W
	Chopper Diode / chopper diode		-	-	0,15	K/W
Übergangs Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{paste} = 1W/m^2K / \lambda_{grease} = 1W/m^2K$	R_{thCK}	-	0,01	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemp. maximum junction temperature		$T_{vj max}$	-	-	150	$^\circ C$
Betriebstemperatur operation temperature		$T_{vj op}$	-40	-	125	$^\circ C$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	$^\circ C$

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix						
Innere Isolation internal insulation				Al_2O_3		
CTI comperative tracking index				425		
Anzugsdrehmoment, mech. Befestigung mounting torque	Schraube M6 / screw M6	M	3,0	-	6,0	Nm
Anzugsdrehmoment, elektr. Anschlüsse terminal connection torque	Anschlüsse / terminals M6	M	2,5	-	5,0	Nm
Gewicht weight		G		340		g

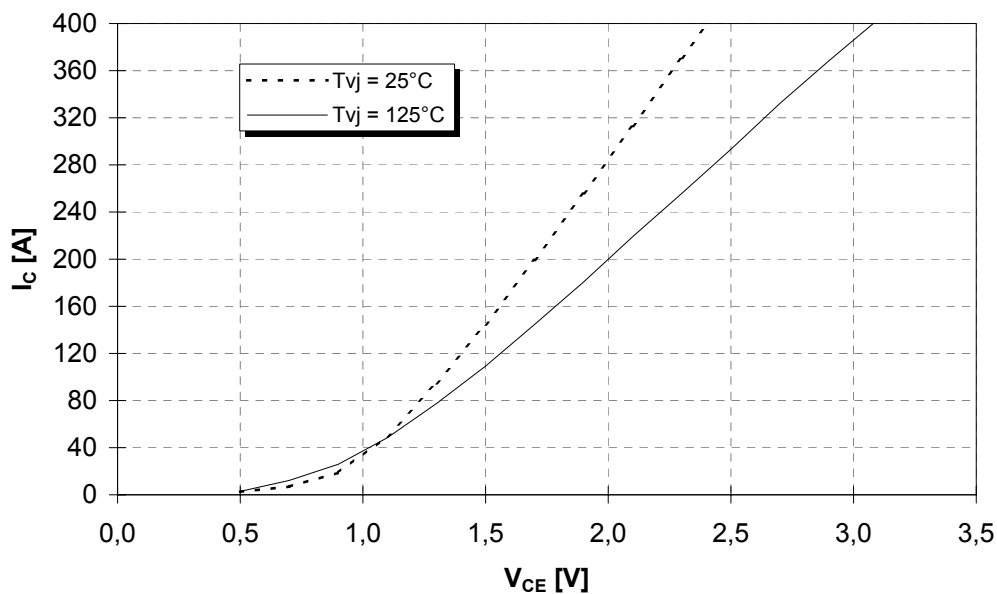
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid with the belonging technical notes.



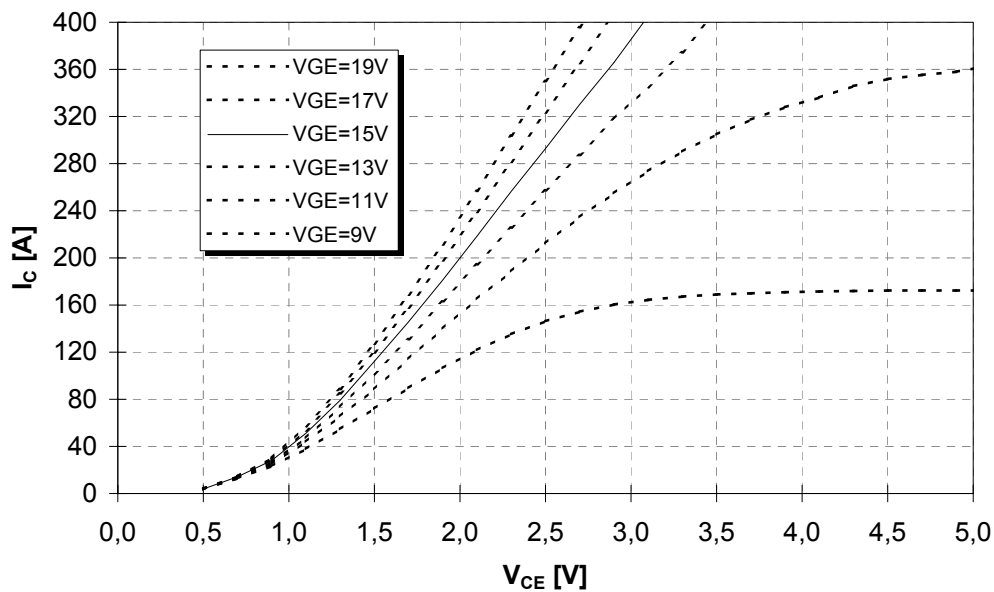
Ausgangskennlinie (typisch)
output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15V$



Ausgangskennlinienfeld (typisch)
output characteristic (typical)

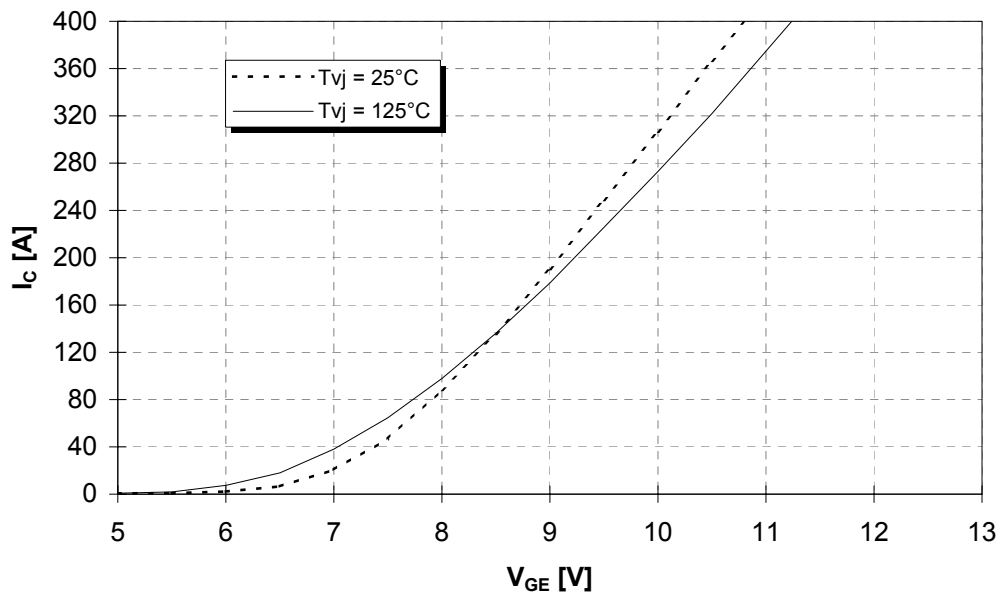
$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ C$





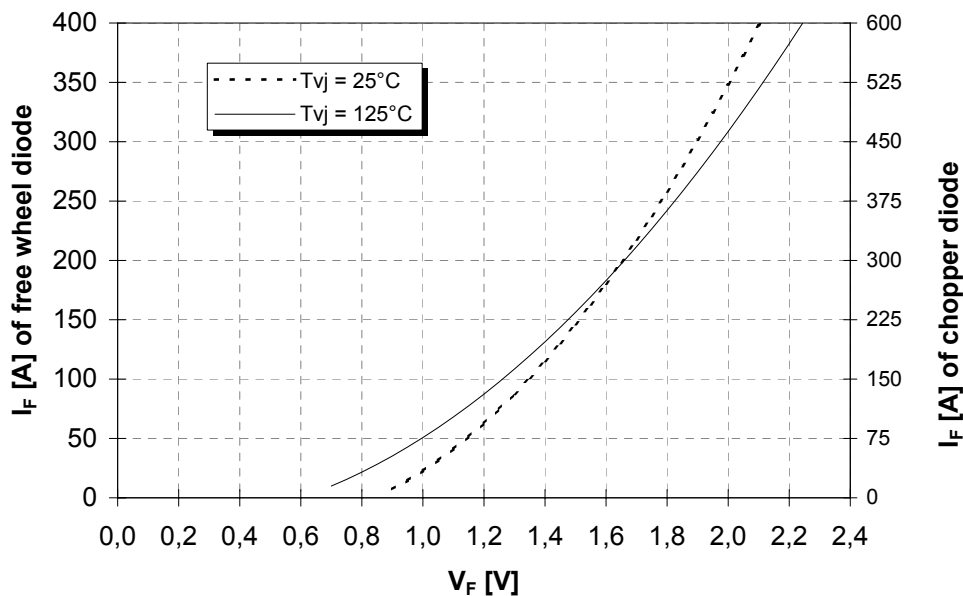
Übertragungscharakteristik (typisch)
transfer characteristic (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20V$



Durchlasskennlinie der Inversdiode (typisch)
forward characteristic of inverse diode (typical)

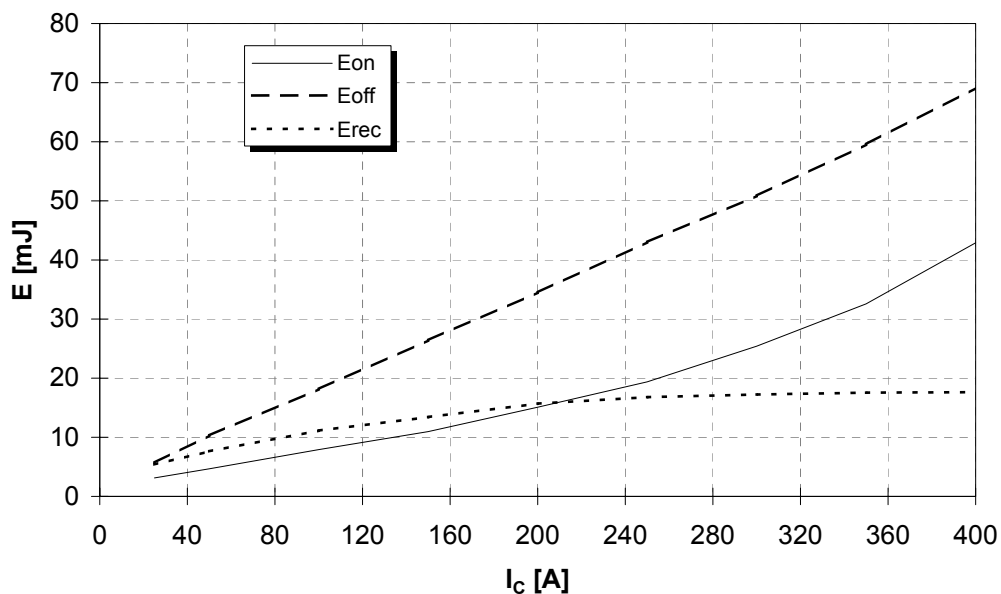
$I_F = f(V_F)$





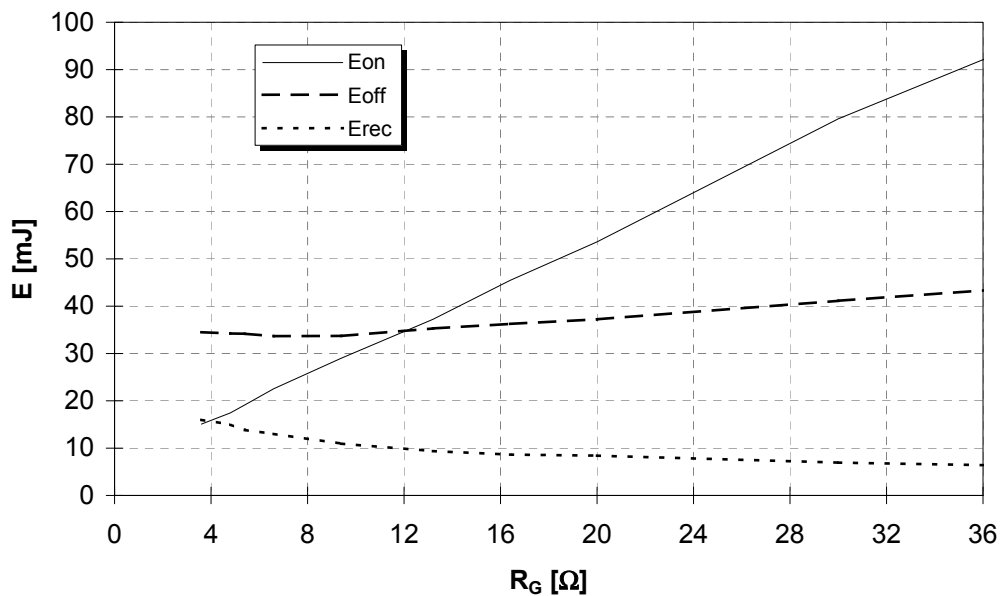
Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15V$, $R_G = 3,6\Omega$, $V_{CE} = 600V$, $T_{vj} = 125^\circ C$



Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

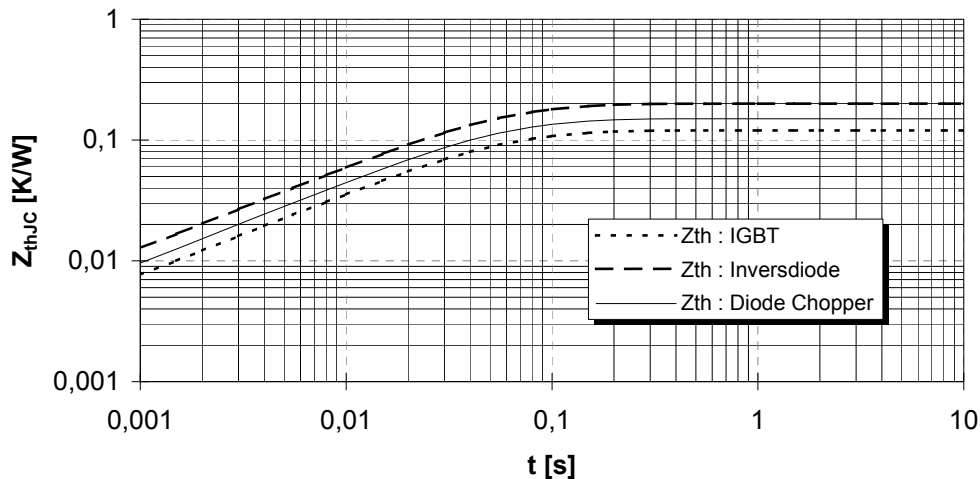
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15V$, $I_C = 200A$, $V_{CE} = 600V$, $T_{vj} = 125^\circ C$





Transienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance

$$Z_{thJC} = f(t)$$

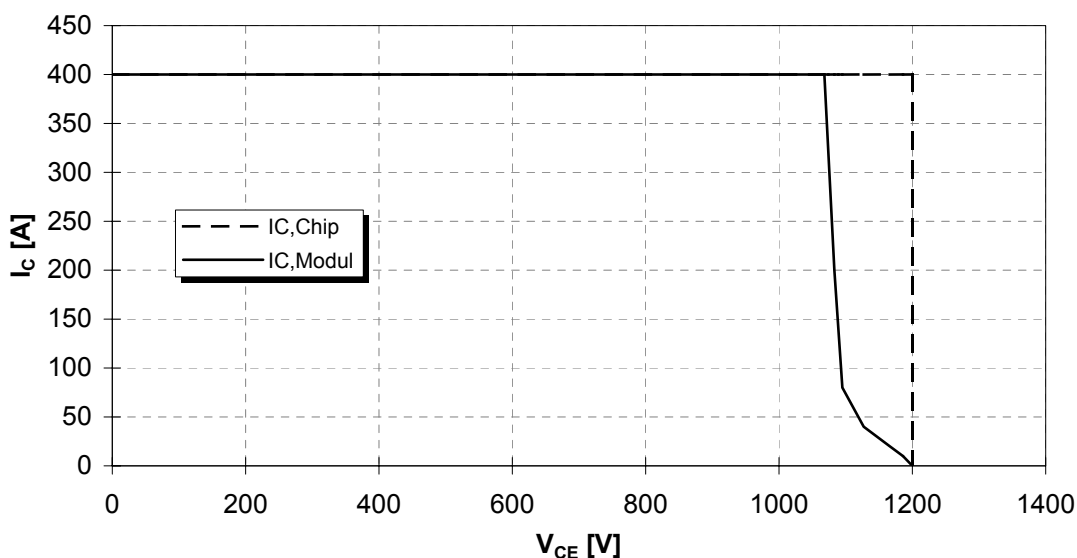


i	1	2	3	4
r_i [K/kW] : IGBT	50,44	60,45	6,83	2,28
τ_i [s] : IGBT	6,499E-02	2,601E-02	2,364E-03	1,187E-05
r_i [K/kW] : Inversdiode	83,98	100,88	11,36	3,78
τ_i [s] : Inversdiode	6,499E-02	2,601E-02	2,364E-03	1,187E-05
r_i [K/kW] : Chopper Diode	63,07	75,68	8,53	2,84
τ_i [s] : Chopper Diode	6,499E-02	2,601E-02	2,364E-03	1,187E-05

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)

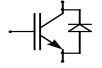
Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$$V_{GE} = \pm 15V, T_{vj} = 125^\circ C, R_G = 3,6\Omega$$

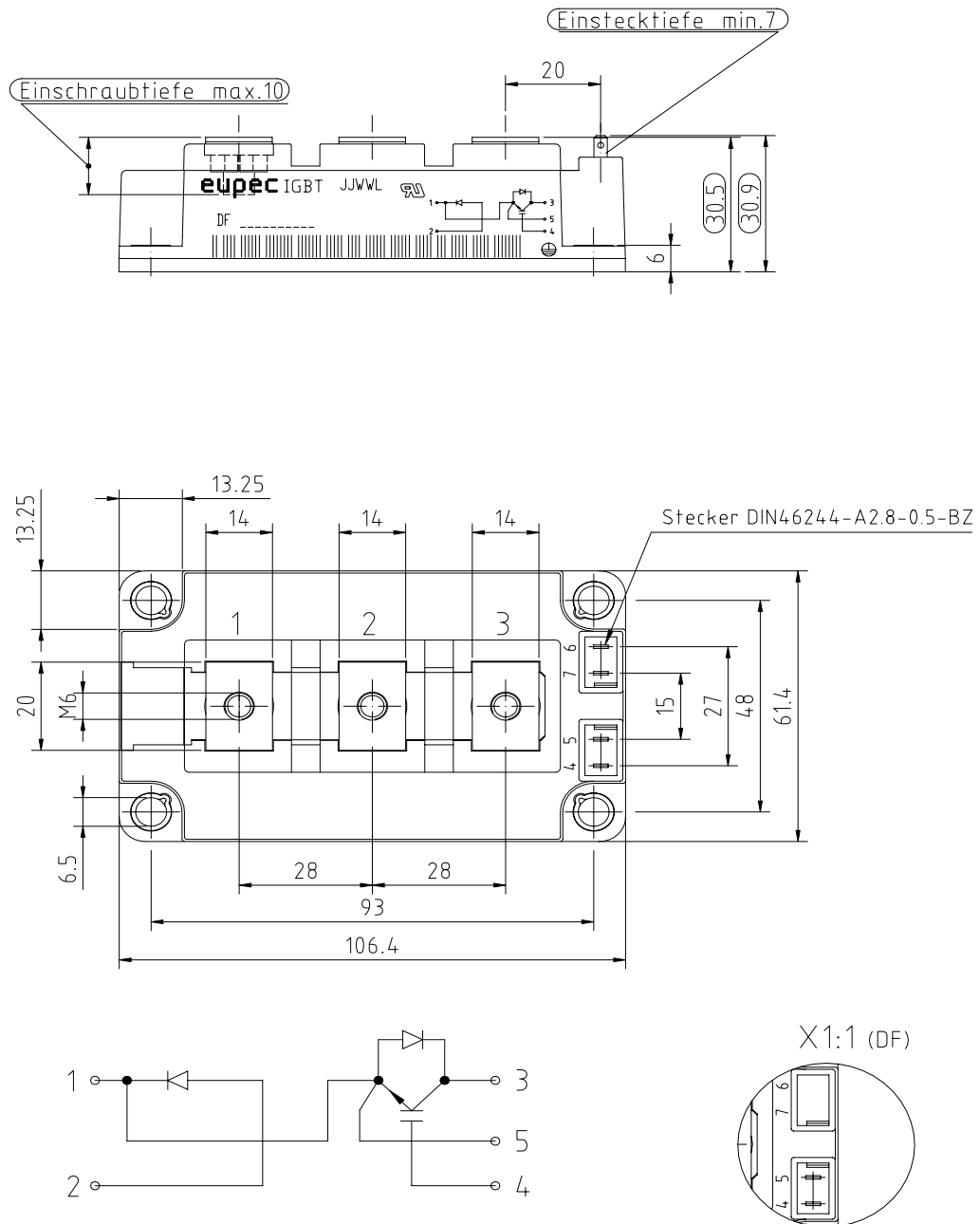


IGBT-Module
IGBT-Modules

DF200R12KE3



Gehäusemaße / Schaltbild Package outline / Circuit diagram



Kriechstrecke creepage distance			20	mm
Luftstrecke clearance distance			11	mm

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify.

Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Infineon:](#)

[DF200R12KE3](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru